

2014 德律科技新產品發表會 暨使用者迎春聯誼



親愛的德律產品使用者您好：

新的一年度又來臨，德律科技感謝您長久以來的支持與愛護，我們深知有您的扶持，德律才有今日豐碩的成果，在這個充滿新年喜氣的日子裡，我們誠摯邀請您前來參加德律科技一年一度的迎春聯誼會，和我們分享這一年來最新的產品與研發，期待再次與各位的相聚，歡迎各位前來分享與交流您的寶貴意見。

本次新產品發表暨使用者迎春聯誼將於2014年3月13日(四)，於德律科技林口廠舉行，竭誠歡迎您的蒞臨與指教！



電話：(02)28328918 ext. 3999
德律林口廠 B1：桃園縣龜山鄉華亞二路256號(華亞科技園區)
※ 開車者：可將車停至德律林口廠B2

研討會時程

Registration 09:30-09:40

10:00-10:10 **Opening** TRI-您的全方位PCBA測試夥伴

10:10-10:50 **3D SPI** 跨世代操作介面的3D 錫膏厚度檢測機，藉由SPC及自動反饋功能可大幅改善SMT的良率與產能

10:50-11:40 **3D AOI** 高性能及全涵蓋率的3D自動光學檢測機，高精度3D量測可滿足PCBA檢驗需求

Product Demo 11:40-12:00

Lunch 12:00-13:30

13:30-14:30 **3D AXI** 超高速、易操作的全新介面，精準的多切層影像，搭載六軸連動的新世代3D 自動X-ray檢測機——讓您一窺晶片隱藏錫點

YMS Lite

14:30-15:00 **ICT** 高速多功能的在線型組裝電路板測試機，提供業界最有彈性的ICT+FCT自動化解決方案

Tea Break & Product Demo 15:00-15:20

15:20-15:50 **ICT** 業界體積最小、重量最輕巧、功能最強大的 TINY組裝電路板測試機

Q & A 15:50-16:20

我們誠摯地邀請您蒞臨這場知識交流的盛會